

# Bias-Tee



Es kommt vor, dass man ein quasi statisches elektrisches Signal mit einem hochfrequenten überlagern will. Dazu eignet sich eine Kombination von Induktivität und Kapazität, die als "Bias-Tee" bekannt ist. Der Name leitet sich von der T-förmigen Verschaltung der beiden Komponenten ab.

## Funktion

Die Induktivität hat einen niedrigen Widerstand für Gleichstrom. Für hohe Frequenzen hat sie dagegen eine hohe Impedanz. Bei dem Kondensator ist es genau umgekehrt. Der Knoten, an dem die beiden Bauteile angeschlossen sind, erhält also die hohen Frequenzen von einer Signalquelle, die an den Kondensator angeschlossen sind. Dazu kommt der langsam variierende Teil eines Signal einer zweiten Quelle durch die Induktivität. Gleichzeitig "sehen" sich die beiden Signalquellen in ihrem jeweiligen Frequenzbereich nicht. Die hohen Frequenzen werden von der Induktivität geblockt und die niedrigen vom Kondensator.

Der Eingang für die hohen Frequenzen ist mit einem 50 Ohm Abschluss ausgestattet. Dieser Abschluss sorgt dafür, dass keine Reflektionen am Kabel-Ende auftreten. Außerdem kann mit einem Trimmer die Amplitude der Modulation mehr oder weniger stark abgeschwächt werden.

## Anwendungen

Dieses Bias-Tee wurde mit Blick auf schnelle Modulation des Stroms von Diodenlasern entworfen. Die Bauteile und ihre Werte eignen sich für Modulationsfrequenzen im Bereich von einigen MHz.

Für deutlich schnellere Modulation sollte man über Induktivitäten mit kleinerem nominellen Wert, aber höherer sinnvoller Betriebsfrequenz nachdenken. Bei deutlich niedrigeren Frequenzen sollten die Werte des Kondensators und der Induktivität vergrößert werden.

Das Bias-Tee eignet sich auch dafür, den Arbeitspunkt einer Komponente zu setzen. Auf diese Weise können der Arbeitspunkt und das eigentliche Signal verstärkt, oder abgeschwächt werden.

## Optionen und Alternativen

Die Diode D1 sollte entgegen der Laserdiode geschaltet sein. Sie schützt die Laserdiode bei falscher Polung. Für Anwendungen ohne Laserdiode kann/sollte die Diode D1 weggelassen werden.

Der Widerstand R1 bildet zusammen mit dem Kondensator C1 einen Tiefpass. Die Grenzfrequenz dieses Tiefpasses sollte an die jeweilige Anwendung angepasst werden.

Der Widerstand von R2 und R3 bilden zusammen mit dem Innenwiderstand der Last einen Spannungsteiler, der die Amplitude der Modulation abschwächt. Wenn diese Abschwächung nicht erwünscht ist, sollten R2 und R3 überbrückt werden.

## Datum

August 2014

## Status

Etwa zehn Bias-Tees sind bei ATLAS im Einsatz.

Es liegen (genug) unbestückte Leiterplatten in der Projektkiste. Die benötigten Bauteile sollten jederzeit in der Elektronikwerkstatt verfügbar sein.

## Entwickler

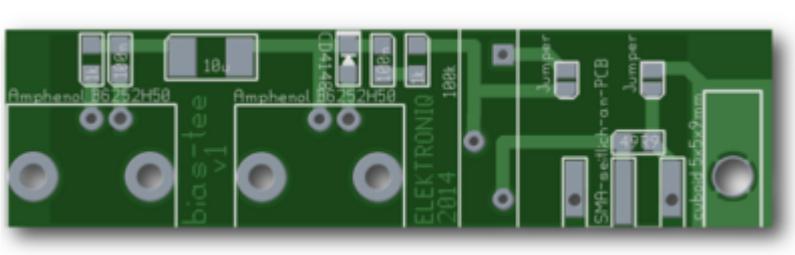
Christian Meiners für ATLAS, [meinersATiqoDOTuni-hannoverDOTde](mailto:meinersATiqoDOTuni-hannoverDOTde)

## Schaltplan

- Der [Schaltplan](#) im PDF-Format
- Die Source des Schaltplans ist auf der [Download-Seite des Wiki](#) abgelegt.

## Layout

- Abmessungen der Leiterplatte: 67 x 17.5 mm
- Eingang: 2x BNC
- Ausgang: SMA
- Der Bestückungsdruck: [bias-tee\\_layout\\_2014-08-26.pdf](#)
- Die Bestückungsliste: [bias-tee\\_bom.pdf](#), [bias-tee\\_bom.xls](#)
- Die [gezippten Gerberdaten](#) für die Bestellung der Leiterplatten
- Die Source des Layouts im pcb-Format liegt auf der [Download-Seite des Wiki](#).

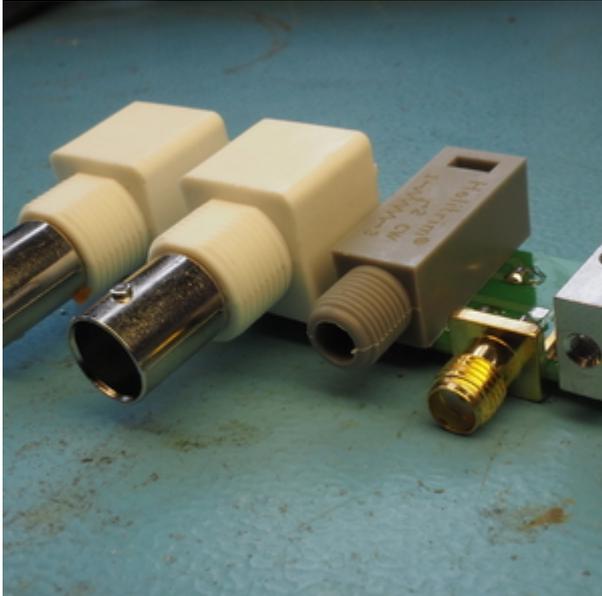


Layout (Oberseite)

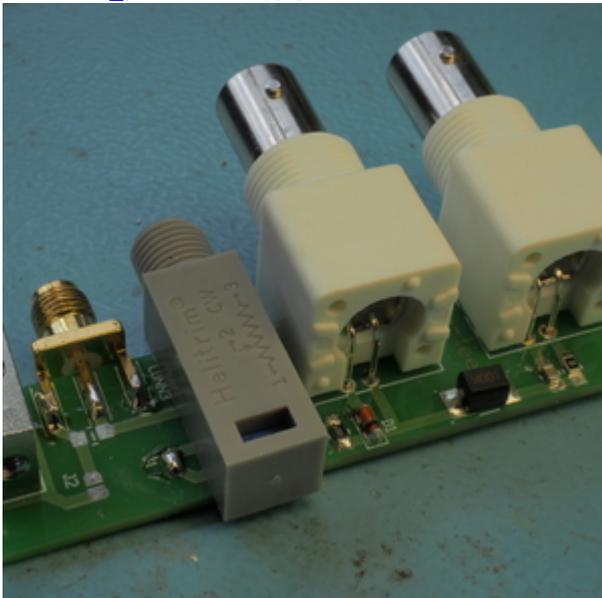
## Gehäuse

\* Aluminium Druckguss, Hammond 27393PSLA \* Konstruktionszeichnung der Löcher in der Frontplatte: [bias-tee\\_box.pdf](#) \* CAD-Daten des Gehäuses einschließlich Löcher: [Varicad-Format](#), [STEP-Format](#)

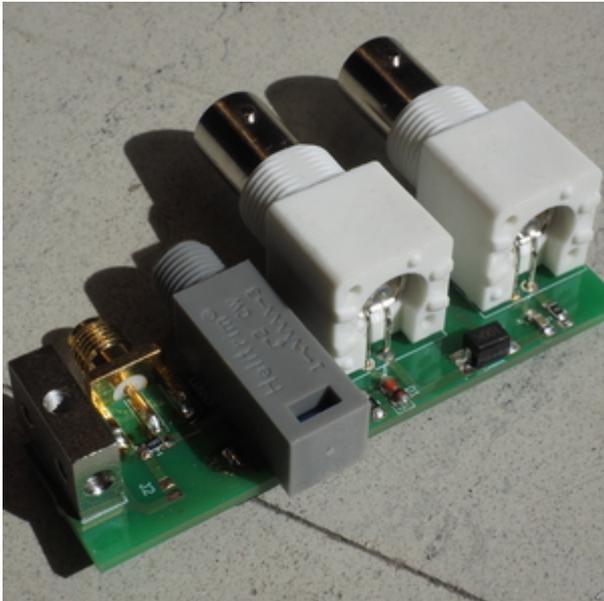
## Bilder



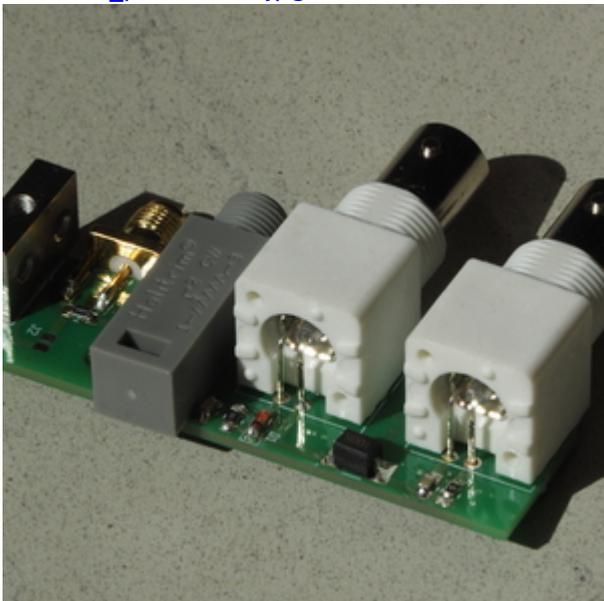
[bias-tee\\_p8260169.jpg](#)



[bias-tee\\_p8260176.jpg](#)



[bias-tee\\_p8260182.jpg](#)



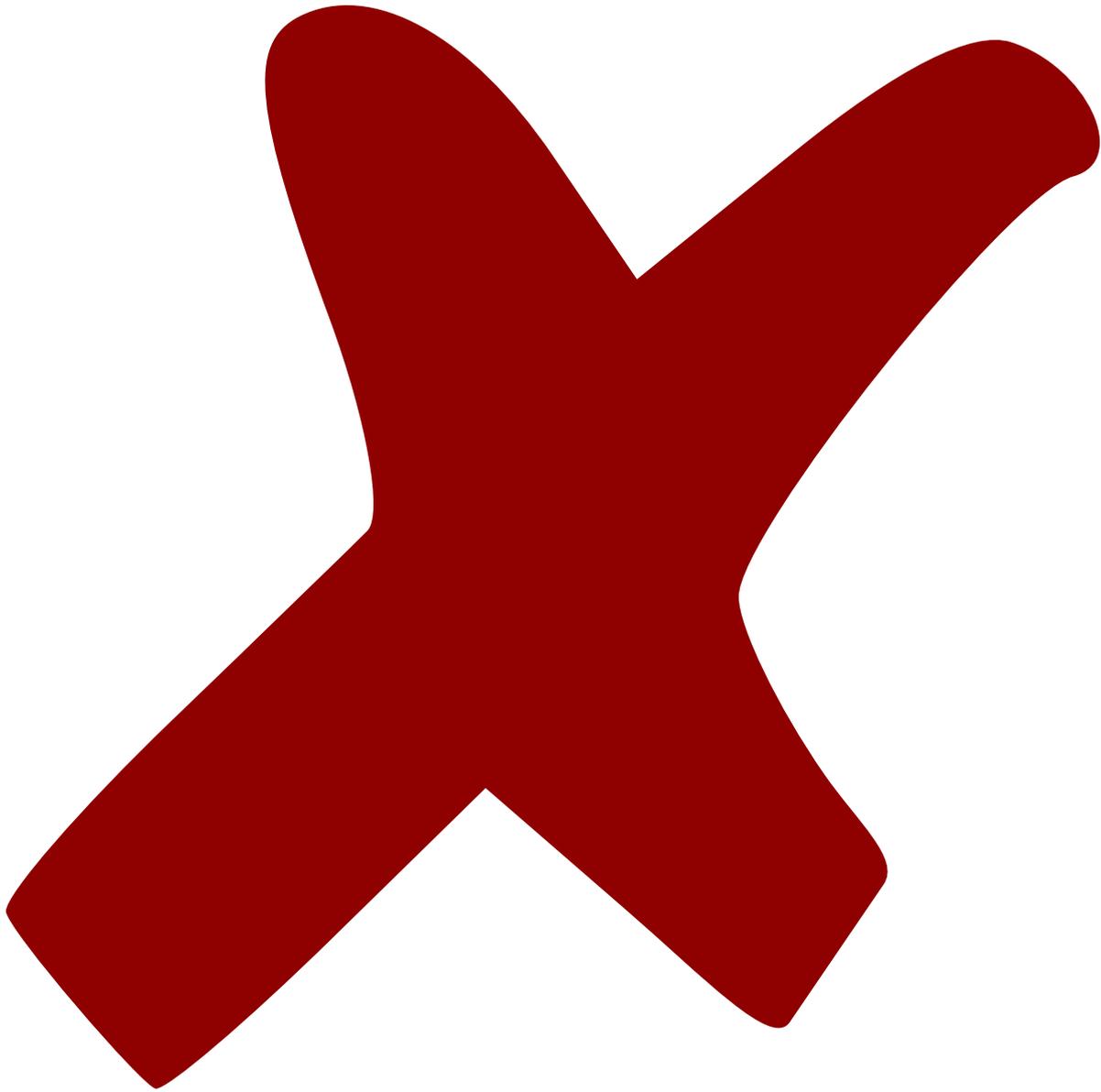
[bias-tee\\_p8260188.jpg](#)

### Kalkulation

was	wieviel	E-Preis	Preis	Anmerkung
Leiterplatte	1x	4.50 €	4.50 €	
BNC-Buchse	2x	1.80 €	3.60 €	
SMA-Buchse	1x	1.60 €	1.60 €	
Trimmer	1x	0.35 €	0.30 €	
R,C,D	10x	0.02 €	0.20 €	Bauform 0805
Verschnitt			1.00 €	
	Summe		11.20 €	

### Meckerliste

Was für die nächste Version zu tun ist: (



: verworfen,



: in Arbeit,



Schaltplan, aber noch nicht im Layout,

: im



: erledigt)

1. Die SMA-Buchse kann/sollte weiter vor gezogen werden, damit sie näher an die Frontplatte heran kommt.
2. Die BNC-Steckverbinder sollte etwas weniger weit über den Rand der Leiterplatte hängen, damit sie sauber auf ihren Füßen stehen.
3. Der Halte-Klotz wird eigentlich nicht gebraucht, weil alle Steckverbinder außer der SMA-Buchse mit Muttern an der Frontplatte befestigt werden.



4. Halteklotz hat die falsche Bezeichnung im Wert

Der

From:  
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/> - **ElektronIQ**

Permanent link:  
<https://elektroniq.iqo.uni-hannover.de/doku.php?id=eigenbau:bias-tee:start>

Last update: **2017/04/18 10:17**

